

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS



EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS



EIROPAS SAVIENĪBA

APSTIPRINĀTS
Elektronikas un datorzinātņu institūta
Iepirkumu komisijas
2012.gada 03.janvāra sēdē
protokols Nr.1.3-22/18-11


Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
V.Harlinskis

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTA

ATKLĀTA KONKURSA

- „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem
”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde”
(vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084),
„Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija”
(vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086),
„Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai”
(vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam
„Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs”
(vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020”

NOLIKUMS

iepirkuma identifikācijas numurs
EDI 2012/1_ERAF_ESF

Rīga

2012

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

Satura rādītājs

I	Informācija pretendentiem par iepirkumu konkursu	3. lp.
1.	Vispārīgā informācija	3. lp.
2.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4. lp.
3.	Piedāvājuma noformēšana	4. lp.
4.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība un spēkā esamība	6. lp.
5.	Kvalifikācijas prasības pretendentiem	7. lp.
6.	Pretendentu kvalifikācijas dokumenti	8. lp.
7.	Finanšu piedāvājums	10. lp.
8.	Piedāvājumu vērtēšanas kārtība	10. lp.
9.	Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi	11. lp.
10.	Pretendentu tiesības un pienākumi	12. lp.
11.	Līguma nosacījumi	13. lp.
II	Tehniskās specifikācijas	14. lp.
1.	Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ERAF projektam „Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde”	14. lp.
2.	Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ERAF projektam „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija”	17. lp.
3.	Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ERAF projektam „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai”	19. lp.
4.	Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ESF projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs”	21. lp.
III	Informācija par līgumu	33. lp.
A.	Līguma projekts	33. lp.
B.	Līguma projekta 1.pielikums „Preču specifikācijas”	38. lp.
C.	Nodošanas – pieņemšanas akts	39. lp.
IV	Veidlapu formas piedāvājumu sagatavošanai	41. lp.
1.	Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma (1.forma)	41. lp.
2.	Tehniskā piedāvājuma forma (2.forma)	42. lp.
3.	Finanšu piedāvājuma forma (3.forma)	43. lp.

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

I nodaļa

Informācija pretendentiem par iepirkumu konkursu

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

EDI 2012/1_ERAf_ESF

CPV kods: Galvenais priekšmets: 31711100-4.

1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums	Elektronikas un datorzinātņu institūts
Adrese	Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija
Reģ. Nr.	LV90002135242
Kontaktpersonas	Inguna Ķīse, tālr. +371 67558206; inguna.kise@edi.lv Ieva Meirāne, tālr. +371 67558258; ieva.meirane@edi.lv Tālr. + 371 67558201 Fax 67555337 iepirkumi@edi.lv
Darba laiks	No 9.00 līdz 17.00

1.3. Iepirkuma priekšmets

Elektronisko komponentu, bloku un moduļu, kas atbilst Tehniskajās specifikācijās (II. nodaļa) noteiktajām prasībām, tai skaitā noteiktajam apjomam, iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) (turpmāk – ERAf projekti) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020) (turpmāk – ESF projekts) īstenošanas vajadzībām.

1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 44 (četrdesmit četri) lotēs. Katrā lote sastāv no vienas vai vairākām komponentu, bloku un moduļu pozīcijām.

1.3.2. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu iepirkuma loti vai par vairākām lotēm, tai skaitā arī par visām lotēm.

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

1.4. Līguma izpildes vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes iela 14, Rīga, LV - 1006, Latvija.

1.5. Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā astoņu nedēļu laikā pēc līguma stāšanās spēkā.

1.6. Iepirkuma metode: atklāts konkurss, kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums un citi Latvijā spēkā esošie normatīvie akti.

1.7. Piedāvājuma nodrošinājums: piedāvājumam nodrošinājums nav nepieciešams.

1.8. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana: Elektronikas un datorzinātņu institūts nodrošina brīvu un tiešu pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) savā mājaslapā <http://www.edi.lv/lv/paziņojumi/iepirkumi> (turpmāk – pasūtītāja mājaslapa). Elektronikas un datorzinātņu institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem pretendentiem iepazīties uz vietas ar nolikumu, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi bez maksas Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Rīgā, Dzērbenes ielā 14, 19.kabinetā.

1.6. Pretendenta jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: ja pretendents ir jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi par nolikuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu, tos iesniedz iepirkumu komisijai, sūtot pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv. Pasūtītājs sagatavo rakstveida atbildi triju darbdienu laikā un kopā ar uzdoto jautājumu publicē pasūtītāja mājaslapā. Pretendenti ir atbildīgi par iepazīšanos ar publicēto informāciju Iepirkuma uzraudzības biroja un pasūtītāja mājaslapā par izdarītajiem grozījumiem nolikumā.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets : elektronisko komponentu, bloku un moduļu, kas atbilst Tehniskajās specifikācijās (II nodaļa) noteiktajām prasībām, iepirkums ERAF un ESF līdzfinansēto projektu īstenošanas vajadzībām.

2.2. Pretendenta piedāvājumu skaits: pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu iepirkuma loti vai par vairākām lotēm, tai skaitā arī par visām lotēm.

2.3. Iepirkuma apjoms: Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepirkuma apjomu, kas norādīts Tehniskajā specifikācijā (II nodaļa), ja tam ir objektīvs iemesls. Nepietiekama finansējuma gadījumā pasūtītājs var atteikties no atsevišķu lotu (to pozīciju) iepirkšanas vai samazināt apjomu atsevišķām lotu pozīcijām .

2.4. Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā astoņu nedēļu laikā pēc līguma stāšanās spēkā par attiecīgo loti.

3. Piedāvājuma noformēšana

3.1. Piedāvājumu, dokumentus un korespondenci starp pasūtītāju un pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma un Ministru kabineta 29.09.2010.

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ja pretendenta uzņēmums ir reģistrēts ārzemēs, pretendents atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt angļu valodā bez apliecināta tulkojuma latviešu valodā, kā arī korespondencei starp pasūtītāju un pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, var lietot angļu valodu.

3.2. Konkursa piedāvājums sastāv no šādām daļām:

3.2.1. **pieteikuma dalībai konkursā**, kas sagatavots atbilstoši nolikuma IV nodaļā norādītajai 1.formai; un ko parakstījis pretendents, pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai pretendenta pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. Ja iesniedzējs ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi personu apvienības dalībnieki. Pieteikumam dalībai konkursā pievieno dokumentus, kas uzskaitīti nolikuma 6.punktā;

3.2.2. **tehniskā piedāvājuma**, kas sagatavots atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām (nolikuma II nodaļa) un nolikuma IV nodaļā norādītajai 2.formai, kuru paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā;

3.2.3. **finanšu piedāvājuma**, kas sagatavots atbilstoši nolikuma I nodaļas 7.punktam un IV nodaļā norādītajai 3.formai, kuru paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā.

3.3. Piedāvājuma lapas ir sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas, auklu gali pārlīmēti). Piedāvājumam ir titullapa (brīvā formā), satura rādītājs ar uzrādītām lapām. Lapu numerācija atbilst satura rādītājam. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem ir satura rādītājam atbilstošs attiecīgs nosaukums („Pieteikums dalībai konkursā”; „Tehniskais piedāvājums”; „Finanšu piedāvājums”), un katras piedāvājuma daļas dokumenti ir cauršūti tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt.

3.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus. Katras personas parakstam ir atšifrējums (norādīts pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

3.5. Pretendents iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIGINĀLS” un „KOPIJA”.

3.6. Pretendents iesniedz arī piedāvājuma elektronisko versiju uz optiskā datu nesēja (CD vai DVD diska). Elektroniski iesniegtajā piedāvājumā obligāti ir iekļauta daļas „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”. Pieteikums dalībai konkursā un pretendenta atlases dokumenti nav obligāti jāiekļauj elektroniskajā versijā uz optiskā datu nesēja. Piedāvājuma elektroniskās versijas datne ir formātā, kas atbalsta meklēšanu tekstā pēc teksta fragmenta. Datne nedrīkst tikt iesniegta kā secīgi skanēti piedāvājuma attēli.

EDI 2012/1_ERAFF_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

3.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem. Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopā nolikuma 4.1.apakšpunktā minētajā aploksnē.

3.8. Piedāvājumi, kas iesniegti termiņā, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem pēc nolikuma 4.3.apakšpunktā norādītā termiņa..

4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība un spēkā esamība

4.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un parakstītā uz aizlīmējuma vietas aploksnē, uz kuras norāda:

4.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;

4.1.2. Pretendenta nosaukumu un adresi, tai skaitā kontaktpersonas e-pasta adresi;

4.1.3. sekojošu atzīmi:

Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ERAFF līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un ESF līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020

iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2012/1_ERAFF_ESF

4.2. Aploksnē otrā pusē norāda pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu un tālruna numuru, faksa numuru.

4.3. Piedāvājumu iesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2. stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā. Piedāvājums iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00, **līdz 2012.gada 13.februārim plkst. 10.00.** Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

4.4. Piedāvājumus atver Elektronikas un datorzinātņu institūtā: A korpusa 6. telpā (auditorija), 2. stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā. **2012.gada 13.februārim plkst. 14.00.** Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Visu dalībnieku vārdi tiek ierakstīti piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapā.

4.5. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, paziņo iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu. Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē šajā iepirkuma procedūrā.

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla intelīģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

4.6. Pēc iepriekš minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvātās līgumcenas. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai ir norādīta piedāvātā cena.

4.7. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā **60 dienas**, skaitot no konkursa nolikuma 4.4.apakšpunktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. Jebkurš piedāvājums ar īsāku izpildes termiņu var tikt noraidīts. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par iepirkuma līgumu (turpmāk – līgums) sastāvdaļu.

4.8. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

4.9. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 4.3. apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2012.gada 13.februārim plkst. 10.00., slēgtā aploksnē. Uz aploksnē jābūt 4.1. apakšpunktā norādītai informācijai un papildu norādei – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.

4.9.1. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību šajā iepirkumu procedūrā.

4.10. Ja tiek veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos vai arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

5. Kvalifikācijas prasības pretendentiem

5.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja

5.1.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtajā daļā noteiktajam, pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

5.1.2. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtajā daļā noteiktajam, pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

EDI 2012/1_ERAF_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

5.1.3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtajā daļā noteiktajam, pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

5.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

5.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.2 Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.3. Prasības, kas noteiktas nolikuma 5.1. apakšpunktā, attiecas uz pretendentu, kā arī uz katru Pretendenta pilnvaroto personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

5.4. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 5.1.2. apakšpunktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūs informāciju par to, vai pretendents (arī katrs tāds personu apvienības dalībnieks un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām) Latvijā vai ārvalstī ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

5.5. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst nolikuma 5. nodaļā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā konkursā nepiedalās.

6. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību iepirkuma nolikuma 5. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši kvalifikācijas dokumenti:

6.1. **Pieteikums** dalībai konkursā:

6.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina pretendenta apņemšanos sniegt pakalpojumus saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kurām ir

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

tiesības pārstāvēt pretendentu;

6.1.2. Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši nolikuma 4.nodaļas 1.formai.

6.2. Pretendenta parakstīts **apliecinājums** (sagatavo atbilstoši nolikuma 4.nodaļas 1.formai), kas apliecina, ka:

6.2.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtajā daļā noteiktajam, pretendents un persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

6.2.2. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtajā daļā noteiktajam, pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu

vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

6.2.3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtajā daļā noteiktajam, pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

6.2.4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka slēdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

6.2.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6.2.6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

6.3. **LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga ārvalstu reģistra izziņa** par pretendenta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības.

6.4. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 5.2.apakšpunktam, pretendents iesniedz pretendenta **reģistrācijas apliecības kopiju**, ko izdevis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīgs komersantu reģistrs ārvalstīs, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.5. Pretendents, kuram pēc piedāvājumu izvērtēšanas **būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības**, iesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas:

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

6.5.1. **izziņu**, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniedz Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendents (neatkarīgi no tā vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

6.5.2. **izziņu**, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendents (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

6.5.3. Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegtu **izziņu**, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts maksātnespējas process, un tas neatrodas likvidācijas stadijā. Latvijā reģistrēts pretendents var neiesniegt Uzņēmumu reģistra izsniegtu **izziņu**, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts maksātnespējas process. Šādā gadījumā, lai izvērtētu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav pasludināts maksātnespējas process, pasūtītājs iegūst nepieciešamo informāciju Maksātnespējas reģistrā.

7. Finanšu piedāvājums

7.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā tehniskajās specifikācijās (nolikuma II nodaļa) noteikto piegādājamo Preču apjomu un raksturojumu, atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (nolikuma IV nodaļas 2. forma).

7.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda LVL, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, piemērojamo PVN 22% un cenu ar PVN.

7.3. Finanšu piedāvājumā preču vienības cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā:

- tehniskā nodrošinājuma izmaksām;
- citām nodokļu izmaksām, t.sk. ar preču atmuitošanu saistītiem izdevumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ar ko tiek aplikta preču piegāde un ar tām saistīto pakalpojumu sniegšana;
- preču apdrošināšanai līdz pieņemšanai (ja nepieciešams);
- transporta, uzturēšanās (viesnīcu) izmaksām, dienas naudām (ja nepieciešams);
- un citām ar līguma izpildi saistīto pakalpojumu sniegšanu saistītajām izmaksām.

7.4. Pretendenta piedāvātajām cenām un vienību likmēm jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja preču apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

8. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība

8.1. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē 4 (četros) posmos:

8.1.1. **1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude**

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteligenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

Tiek pārbaudīta piedāvājumu noformējuma atbilstība šā nolikuma I nodaļas 3.punkta prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst šā nolikuma I nodaļas 3.punktā izvirzītajām prasībām piedāvājuma noformējumam, komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības konkursā;

8.1.2. 2.posms – pretendentu atlase

Tiek noskaidrota pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma I nodaļas 5. un 6.punktā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem. Pretendentu atlases laikā komisija veic nolikuma I nodaļas 6.punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma I nodaļas 5.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

8.1.3. 3.posms – piedāvājumu atbilstības pārbaude

Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma tehniskajās specifikācijās (nolikuma II nodaļa) noteiktajām prasībām. Komisija var pieprasīt pretendentam papildu informāciju, lai izvērtētu pretendenta piedāvājumu. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

8.1.4. 4.posms – piedāvājumu vērtēšana

Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, komisija kļūdas labo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija 3 darba dienu laikā paziņo pretendentam (norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi), kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 3 darba dienu laikā apstiprina izdarītos labojumus, vai izsaka iebildumus pret tiem, nosūtot atbildi uz e-pasta adresi iepirkumi@edi.lv. Ja pretendents 3 darba dienu laikā neapstiprina izdarītos labojumus, vai neizsaka iebildumus pret tiem, komisija uzskata, ka pretendents ir piekritis visiem komisijas aritmētisko kļūdu labojumiem. Komisija var pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Pēc tam komisija izvēlas **piedāvājumu ar zemāko cenu**. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

9.1. Komisija tiesības:

9.1.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29. panta trešo daļu izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos;

9.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 22. panta otro daļu pieaicināt komisijas darbā neatkarīgus ekspertus ar padomdevēju tiesībām;

9.1.3. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

9.1.4. labot finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas;

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

9.1.5. pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu;

9.1.6. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājumam ir zemākā cena, ja iepriekš izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;

9.1.7. jebkurā brīdī pārtraukt konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

9.1.8. pieņemt lēmumu par lotes (tās pozīcijas) izslēgšanu no piedāvājuma vai iepirkuma apjoma samazināšanu, ja piedāvātā cena pārsniedz materiālu iegādei paredzētos finansiālos līdzekļus attiecīgajā projektā;

9.1.9. veikt citas darbības saskaņā ar šo nolikumu un atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Komisijas pienākumi:

9.2.1. nodrošināt konkursa norisi un dokumentēšanu saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

9.2.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju ieinteresētajiem pretendentiem, pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu;

9.2.4. vērtēt pretendētus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

9.2.5. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

10. Pretendentu tiesības un pienākumi

10.1. Pretendenta tiesības:

10.1.1. apvienoties ar citiem pretendentiem, lai iesniegtu vienu kopējo piedāvājumu;

10.1.2. noteikt informācijai, kas iesniegta iepirkuma komisijai, konfidencialitāti;

10.1.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu

10.1.4. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos pieprasīt iepirkuma komisijai sniegt skaidrojumus par iepirkuma nolikumu un iepirkuma komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

10.1.5. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kā arī citas tiesības saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

10.2. Pretendenta pienākumi:

10.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

10.2.2. sniegt patiesu informāciju;

10.2.3. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

10.2.4. sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai, kā arī veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

11. Līguma nosacījumi

11.1. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un līguma projektu, kas iekļauts šā nolikuma III nodaļā, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Ja pretendents piedāvājuma derīguma termiņā nenoslēdz līgumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un līgums tiek noslēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais ar zemāko cenu.

11.3. Līguma projektu sagatavo pasūtītājs.

11.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt pasūtījuma apjomu, nemainot līguma nosacījumus. Pasūtītājam, slēdzot līgumu ar izraudzīto pretendentu, ir tiesības mainīt piegādes apjomu līdz 20% no pasūtījuma apjoma kopīgās vērtības, tai skaitā atteikties no atsevišķu lotu iepirkšanas vai samazināt apjomu atsevišķām lotu pozīcijām, nemainot vienības cenu, atkarībā no pasūtītājam pieejamajiem finanšu resursiem.

11.5. Pretendents nodrošina piedāvātās cenas nemainīgumu visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendents ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

EDI 2012/1_ERAF_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

II nodaļa Tehniskās specifikācijas*

1. Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ERAF projektam „Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde”

Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084

1.LOTE

Barošanas bloki ERAF projektam Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084

Nr.p.k.	Apraksts	Piemērs, no kataloga vai saite no tīmekļa lapas	Vienība	Vienību skaits
1.	VLT universal input SMPSU VLT60-3000 5V +/-12V 60W	RS 377-6930	gab.	5
2.	Cover kit for VLT40/60 Series	RS 377-6968	gab.	5
3.	Primary Lithium-Battery 1604LC/9V	ELFA 69-215-30	gab.	6

2.LOTE

Mehāniskie materiāli ERAF projektam Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084

4.	<i>Axial fan 50 x 50 x 10 mm 12 VDC</i> KF0510S1H-012-243R	ELFA 54-125-98	gab.	10
5.	<i>Hex nut DIN 934</i>	ELFA 48-000-70	gab.	200
6.	<i>Spring Washer, Galvanized Spring Steel M3 63</i>	ELFA 48-000-42	gab.	500
7.	EURO case HP A 02 270 16	Firma OKW http://www.okw.com/okw/R/index1.htm	gab.	4
8.	EURO case 63HP A 01 16 370	Firma OKW http://www.okw.com/okw/R/index1.htm	gab.	8
9.	EURO case A 01 05 270	Firma OKW http://www.okw.com/okw/R/index1.htm	gab.	8

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

10.	EURO case A 03 50 007	Firma OKW http://www.okw.com/okw/R/index1.htm	gab.	8
11.	Solder 63/37 CRYSL 502 3% .015DIA/28SWG	Digi-Key 82-131-ND	gab.	2
12.	Kontakt PCC 200 ml	ARGUS CRCPCC20	gab.	3
13.	Kontakt PCC 400 ml	ARGUS CRCPCC40	gab.	2
14.	Push-button Switch	ELFA 35-636-08	gab.	10

3.LOTE

Pasīvās komponentes ERAF projektam Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084

15.	Resistor 0 Ω 0805 1%		gab.	100
16.	Resistor 4,7 Ω 0805 1%		gab.	100
17.	Resistor 15 Ω 0805 1%		gab.	100
18.	Resistor 22 Ω 0805 1%		gab.	100
19.	Resistor 59 Ω 0805 1%		gab.	100
20.	Resistor 100 Ω 0805 1%		gab.	100
21.	Resistor 1,0 kΩ 0805 1%		gab.	100
22.	Resistor 2,0 kΩ 0805 1%		gab.	100
23.	Resistor 3,0 kΩ 0805 1%		gab.	500
24.	Resistor 3,9 kΩ 0805 1%		gab.	200
25.	Resistor 5,1 kΩ 0805 1%		gab.	100
26.	Resistor 10 kΩ 0603 1%		gab.	100
27.	CAP CER 12PF 50V 10% NP0 0805		gab.	50
28.	CAP CER 160PF 50V 10% NP0 0805		gab.	50
29.	Lead Sealed MultiTurn Trimmer Pot,1K	RS 725-0378	gab.	25
30.	T63YB top adj cermet pcb pot,100R 0.25W	RS 374-7005	gab.	10
31.	SWITCH, DIP, 2 WAY, COMPACT GOLD CONT.	Farnell 1868000	gab.	25

4.LOTE

Aktīvās komponentes ERAF projektam Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084

32.	TRANSISTOR BC817-25	Farnell 1228216	gab.	100
-----	---------------------	-----------------	------	-----

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

33.	DIODE BZX284-C2V7	ELFA 70-089-80	gab.	100
34.	V REG ADJ LM337IMP	Farnell 9779213	gab.	50

5.LOTE

Mikroshēmas ERAF projektam Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084

35.	Interface IC N/A SO-16	MAX232ECSE	gab.	5
36.	LVTTL/LVCMOS to Diff LVPECL MC100EPT22DG	MOUSER 863-MC100EPT22DG	gab.	50
37.	1 Flip-Flops MC100EP31DG	MOUSER 863-MC100EP31DG	gab.	98
38.	2 IC MCU MSP430F169IPM	Digi-Key 296-16842-ND	gab.	10
39.	3 KIT MSP 430/FLASH EMULATION TOOL	Digi-Key 296-22900-ND	gab..	1
41.	4 IC COMPARATOR ADCMP561BRQ	Digi-Key ADCMP562BRQZ-ND	gab.	10
42.	5 USB BLASTER CABLE	Digi-Key P0302-ND	gab.	1
43.	6 OSC VCXO 100.0000MHZ 3.3V SMD	Digi-Key CW623-ND	gab.	10

6.LOTE

Savienotāji ERAF projektam Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084

44.	7 MCX cable connector	ELFA 43-193-18	gab	5
45.	Socket connector 50-pin 1x50P	ELFA 43-840-00	gab.	10
46.	8 Precision IC socket, gold plated, DIL 8	ELFA 48-156-62	gab.	50
47.	SMA str PCB socket	RS 616-3422	gab	50

EDI 2012/1_ERAF_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

**2. Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ERAF projektam „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija”
Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086**

7.LOTE

Sprieguma stabilizatori ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

Nr.p.k.	Apraksts	Piemērs no kataloga vai saite no tīmekļa lapas	Vienība	Vienību skaits
1.	LM1085IS-5.0/NOPB	Farnell 1469040, vai ekvivalents	gabals	20
2.	IC, V REG, 3.3V	Farnell 1467768, vai ekvivalents	gabals	20
3.	LM1086CS-3.3	RS 533-9426	gabals	20
4.	LMS1587CS-3.3	RS 534-4608	gabals	20

8.LOTE

Sprieguma pārveidotāji ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

5.	XP POWER - IA0515S - CONVERTER, DC/DC, 1W, +/-15V	Farnell 8727520, vai ekvivalents	gabals	10
6.	XP POWER - IE0315S-H - CONVERTER, DC/DC, 1W, 15V	Farnell 1436118, vai ekvivalents	gabals	10

9.LOTE

Programmējami rezistori ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

7.	AD5172BRMZ50	Farnell 1438429, vai ekvivalents	gabals	10
8.	MAX5481EUD+ (Digital Potentiometer 1024POS 10KOhm, TSSOP)	RS 732-9711, vai ekvivalents	gabals	10
9.	AD5263BRU50 256-step quad pot, 50K	RS 538-6028, vai ekvivalents	gabals	20

10.LOTE

RF komponentu komplekti ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

10.	OHANSON DIELECTRICS - S-X07CBK - MLCC, X2Y KIT, 0402	Farnell 1886176, vai ekvivalents	gabals	1
11.	JOHANSON TECHNOLOGY - L402DC - KIT, RF INDUCTOR DESIGN, 0402	Farnell 1865721, vai ekvivalents	gabals	1

11.LOTE

Rezistoru komplekti ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

EDI 2012/1_ERAF_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla intelīģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

12.	Resistor Assortment, SMD 0603 1 % E12, LABKIT KOA RK73H1J 0603 1%	Elfa, 60-158-20, vai ekvivalents	gabals	1
-----	---	----------------------------------	--------	---

12.LOTE

AXIS video kameras objektīvs ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

13.	Megapixel Varifocal Lens 5-50 mm, F1.4, DC-Iris (long cable), CS-mount, 1/3” CCTV	AXIS 5502-221 Tamron M13VG550, vai ekvivalents	gabals	1
14.	Barošanas bloks AXIS IP kamerai (barošanai caur tīklu)	AXIS T8123 High PoE 30W Midspan 1-port	gabals	1

13.LOTE

Elektrolītiskie kondensatori ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

15.	Kondensators 0,1 uF	Farnell 1907208, vai ekvivalents	gabals	40
16.	Kondensators 0,15 uF	Farnell 1902062, vai ekvivalents	gabals	40
17.	Kondensators 0,22 uF	Farnell 1902063, vai ekvivalents	gabals	40
18.	Kondensators 0,33 uF	Farnell 1907210, vai ekvivalents	gabals	40
19.	Kondensators 0,47 uF	Farnell 1907211, vai ekvivalents	gabals	40
20.	Kondensators 0,68 uF	Farnell 1902067, vai ekvivalents	gabals	40
21.	Kondensators 1 uF	Farnell 8126933, vai ekvivalents	gabals	40
22.	Kondensators 1,5 uF	Farnell 1902069, vai ekvivalents	gabals	40
23.	Kondensators 2,2 uF	Farnell 8126950, vai ekvivalents	gabals	40
24.	Kondensators 3,3 uF	Farnell 9693114, vai ekvivalents	gabals	40
25.	Kondensators 6,8 uF	Farnell 1144603, vai ekvivalents	gabals	40
26.	Kondensators 10 uF	Farnell 8126941, vai ekvivalents	gabals	40
27.	Kondensators 22 uF	Farnell 8766762, vai ekvivalents	gabals	40
28.	Kondensators 33 uF	Farnell 8767394, vai ekvivalents	gabals	40

14.LOTE

PCB tīrīšanas ķīmija ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

29.	Contact spray 400 ml, KONTAKT PCC 200 ML	ELFA, 80-218-85, vai ekvivalents	gabals	2
-----	--	----------------------------------	--------	---

15.LOTE

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

Līmēšanas piederumi ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

30.	Līmes pistole	ELFA, 80-928-27, vai ekvivalents	gabals	1
31.	Līmes stieņi	ELFA, 80-886-01, vai ekvivalents	gabals	1
32.	Līmlente, 19 mm x 15 m	ELFA, 80-986-75, vai ekvivalents	gabals	1

16.LOTE

Magnētiskie sensori ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

33.	HMC5883L	Farnell 1971743, vai ekvivalents	gabals	15
-----	----------	----------------------------------	--------	----

17.LOTE

Mikrokontrolieri ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

34.	CC430F5137	Farnell 1903415, vai ekvivalents	gabals	15
-----	------------	----------------------------------	--------	----

18.LOTE

Čipantena ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

35.	ANTENNA ISM MINI CREAMIC LOOP	Digikey931-1080-2-ND, vai ekvivalentss	gabals	10
-----	----------------------------------	---	--------	----

19.LOTE

Čipantena Nr.2 ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

36.	AMD1103-ST01T	http://www.comptrade.com/ictrac/partno-amd1103-st01t.aspx	gabals	10
-----	---------------	---	--------	----

20.LOTE

Konektori ERAF projektam Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086

37.	2 way PCB vertical mount terminal,2.54mm	RS 220-4260, vai ekvivalents	gabals	40
-----	---	------------------------------	--------	----

3. Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ERAF projektam „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098

21.LOTE

Atmiņas ERAF projektam Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla intelīģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

Nr.p.k.	Apraksts	Piemērs no kataloga vai saite no tīmekļa lapas	Vienība	Skaitis
1.	EPCS128SI16N (128MBit) SMD, 16SOIC	Farnell: 1799750 vai ekvivalents	gab.	5
2.	NAND FLASH Memory – H27UAG8T2ATR-BC, 16GB, 48TSOP	Farnell: 1907378 vai ekvivalents	gab.	10

22.LOTE

Displeja modulis ERAF projektam Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/098

3.	TerasIC Multi-touch LCD Module (MTL)	http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=68&No=653 vai ekvivalents	gab.	1
----	--------------------------------------	---	------	---

23.LOTE

Objektīva turētāji ERAF projektam Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/098

4.	Miniature Day/Night Exchanger M12-EXM-IRC21	http://www.optics-online.com/cmt.asp?sort=Centered (CMT1205-EXM-IRC21 vai ekvivalents)	gab.	5
----	---	---	------	---

24.LOTE

HSMC savienotāji ERAF projektam Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/098

5.	HSMC savienotājs, Samtec, ASP-122952-01 Altera Connector	Digi-Key: ASP-122952-01-ND vai ekvivalents	gab.	5
6.	HSMC savienotājs, Samtec, ASP-122953-01 Altera Connector	http://www.samtec.com/customproducts/highlight/asp-122953-01.aspx vai ekvivalents	gab.	10

25.LOTE

Infrasarkanie filtri ERAF projektam Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/098

7.	Hoya RT-830 2" Square Bandpass Filter	http://www.edmundoptics.com/products/displayproduct.cfm?productid=1924&showall#products vai ekvivalents	gab.	2
----	---------------------------------------	---	------	---

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

26.LOTE

FPGA mikroskāmas ERAf projektam Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/098

8.	ALTERA EP4CE115F23C7N	http://search.digikey.com/us/en/products/EP4CE115F23C7N/EP4CE115F23C7N-ND/2260449 vai ekvivalents	gab.	3
----	--------------------------	---	------	---

27.LOTE

Lodēšanas pasta ERAf projektam Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/098

9.	Solder paste Sn62/Pb36/2Ag 25 g, SN62 RA10BAS86	Elfa kods: 82-915-28 vai ekvivalents	gab.	1
----	--	--------------------------------------	------	---

28.LOTE

Samtec iespiedplašu savienotāji ERAf projektam Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/098

10.	SAMTEC - SFM-140-02-S-D-LC - SOCKET, 1.27MM, SMT, 80, WAY	Farnell: 1763640 vai ekvivalents	gab.	20
11.	SAMTEC - TFM-140-02-S-D. - BOARD- BOARD CONN, HEADER, 80WAY, 2ROW	Farnell: 1690091 vai ekvivalents	gab.	10

29.LOTE

SRAM mikroskāmas ERAf projektam Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/098

12.	IC SRAM 16MBIT 10NS 48TSOP	Digikey: 706-1055-ND vai ekvivalents	gab.	10
-----	----------------------------	--------------------------------------	------	----

4. Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ESF projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

30.LOTE

Sensoru moduļi ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

Nr.p.k.	Apraksts	Piemērs no kataloga vai saite no tīmekļa lapas	Vienība	Skaitis
1.	MULTIMETRIX - P06231411 - 220, 6K+TEMP	Farnell: 1314629	gab.	2
2.	OLIMEX - MOD-POE - BOARD, POE INJECTOR FOR PIC-MICRO-WEB	Farnell: 1795096	gab.	10

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla intelīģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

3.	STEWART CONNECTOR - 0826-1X1T-80 - JACK, GIGABIT, POE WITH LEDS	Farnell: 1572196	gab.	10
4.	SENSIRION - SHT11 - SENSOR, HUMIDITY & TEMP, V4	Farnell: 1590511	gab.	3
5.	GPS aerial, JCL003(GLONASS-F) 5M	Elfa: 78-401-14	gab.	1
6.	HONEYWELL S&C - SS21PE	Farnell: 1338743	gab.	5

31.LOTE

Navigācijas sistēmas sensori un palīgrīki projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

Nr.p.k.	Apraksts	Piemērs no kataloga vai saite no tīmekļa lapas	Vienība	Skaitis
7.	LatticeXP2 Brevia2	Latticestore: LFXP2-5E-B2-EVN	gab.	3
8.	LEA-6H Flash-based u-blox 6 GPS Module with TCXO	http://www.u-blox.ch/en/online-shop/europe.html : LEA-6H	gab.	1
9.	Edimax ES-5808P - 8 Ports Desktop Power over Ethernet Web Smart Fast Ethernet Switch	Edimax: ES-5808P	gab.	1
10.	Elektronisks spiediena sensors ar skalu 27027swl	autogauge.com: 27027swl	gab.	1
11.	Digitālais strāvas mērīšanas sensors MS2108	argus.lv: MS2108	gab.	1

32.LOTE

Bezvadu stacijas komponentes ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

12.	FlyPort WI-FI Module	Coolcomponents.co.uk: 000654	gab.	1
13.	Fastrax UC430 - GPS Antenna Module	Rutronik.com:UC430-410S-SGT-4150	gab.	4
14.	GPS Modules GPS RECEIVER W/LW PWR 1.8V SGL PWR SUPPLY, Fastrax IT430	Mouser.com: 916-IT430	gab.	2
15.	Sound Module - 4d Systems - Somo 14D	Coolcomponents.co.uk: 000346	gab.	2
16.	MP3/WMA Codec IC - VS1003	Sparkfun:COM-09398	gab.	10

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla intelīģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

33.LOTE

Integrālās mikroshēmas ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

17.	Microstepping motor driver, A3977SEDTR-T, ED 44-pin PLCC	Farnell: 1707901	gab.	1
18.	ADS1296 IC, AFE, 24BIT, 32KSPS, 6CH, 64TQFP	Farnell: 1855113	gab.	1
19.	ALTERA - EP3C40Q240C8N - FPGA, CYCLONE III, 40K LE, 240 PQFP	Farnell: 1635069	gab.	3
20.	ALTERA - EPCS16SI8N - SERIAL CONFIG MEMORY, 16M, SOIC8	Farnell: 1453463	gab.	3
21.	MURATA POWER SOLUTIONS - LSM2-T/6-W3N-C - CONVERTER, DC/DC, 6A 5V VARIABLE POL	Farnell: 1694776	gab.	10
22.	MURATA POWER SOLUTIONS - LSM2-T/16-D12-C - CONVERTER, DC/DC, 0.75-5V/16A	Farnell: 1631771	gab.	5
23.	INTERNATIONAL RECTIFIER - IRLML6402PBF - MOSFET, P-CH, 20V, 3.7A, SOT-23	Farnell: 9103503RL	gab.	25
24.	INTERNATIONAL RECTIFIER - IRLML2502PBF - MOSFET, N, SOT-23	Farnell: 9102981	gab.	25
25.	ALLIANCE MEMORY - AS7C34096A-12TIN - SRAM, 4MB, 3V, 12NS, 512KX8, TSOP44	Farnell: 1562918	gab.	10
26.	TEXAS INSTRUMENTS - CD4053BPWRG3 - MUX/DEMUX, TRIPLE, 2X1, 16TSSOP	Farnell: 1882279	gab.	50
27.	ANALOG DEVICES - ADG794BRQZ - SWITCH, MUX/SPDT QUAD 2:1, SSOP16	Farnell: 1078226	gab.	10
28.	ANALOG DEVICES - ADG849YKSZ-500RL7 - IC, ANALOG SWITCH, SPDT 2:1, SC70-6	Farnell: 1651265	gab.	10
29.	ANALOG DEVICES - ADG1634BRUZ. - IC, ANALOG SWITCH, QUAD, SPDT, TSSOP-20	Farnell: 1771949	gab.	5
30.	TEXAS INSTRUMENTS - ADS7223SRHBT - ADC, 12BIT, 1MSPS, SAR, 32QFN	Farnell: 1864808	gab.	3
31.	TEXAS INSTRUMENTS - ADS8638SRGER - IC, ADC, 12BIT, 8CH SAR, 24VQFN	Farnell: 1972811	gab.	3
32.	TEXAS INSTRUMENTS - DAC7718SRGZT - IC, DAC, 12BIT,	Farnell: 1815723	gab.	3

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

	OCTAL, LP, 48VQFN			
33.	TEXAS INSTRUMENTS - DAC7568ICPW - IC, 12BIT DAC, OCTAL CH, 16TSSOP	Farnell: 1735560	gab.	3
34.	TEXAS INSTRUMENTS - ADS1114IDGST - IC, ADC 16BIT 860SPS LP 10MSOP	Farnell: 1762979	gab.	10
35.	TEXAS INSTRUMENTS - ADS1115IDGST - IC, ADC 16BIT 860SPS LP 10MSOP	Farnell: 1762981	gab.	10
36.	HONEYWELL SSEC - HMC5883L-TR - SENSOR, MAGNETIC, 3AXIS, 16 PIN	Farnell: 1971743	gab.	10
37.	INVENSENSE - IMU-3000 - GYRO, TRI- AXIS, PROG +/-2000 DEG/S	Farnell: 1858280	gab.	4
38.	ANALOG DEVICES - ADXL345BCCZ - IC, ACCELEROMETER, 3AXIS, 14LGA	Farnell: 1853935	gab.	4
39.	ANALOG DEVICES - ADXL346ACCZ - IC, ACCELRO, SPI/I2C, 3 AXIS, 16LGA	Farnell: 2068038	gab.	4
40.	MICROCHIP - MCP73831T-2ATI/OT - BATT CHARGER, LI-ION/LI-POLY, 5SOT23	Farnell: 1834890	gab.	10
41.	CD40106D HEX SCHMITT TRIGGER INVERT SO14	argus.lv: CD40106D	gab.	5
42.	LM1084IT-3.3 LD V-REG. 3.3V 5A TO220	argus.lv: LM1084IT-3.3	gab.	1
43.	LM2596S-5 SW-REG 5V 3A STEP- DOWN D2PAK	argus.lv: LM2596S-5	gab.	2
44.	CNY74-2 2x OPTOISO 2.8kV 70V 50%	argus.lv: CNY74-2	gab.	5
45.	SN74HC4053D 0,20 TRIPLE 2- CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SO16	argus.lv: SN74HC4053D	gab.	5
46.	TL431CPL V-REF 2.5-36V 1-100mA TO92	argus.lv: TL431CPL	gab.	5
47.	PC817 OPTOISO 5kV 35V 50% 6us (EL817)	argus.lv: PC817	gab.	5
48.	IRF7316 2,00 2xP-FET 30V 4.9A 2W 0.058R SO8	argus.lv: IRF7316	gab.	3
49.	IRLR2905 N-FET LogL 55V 42A 110W E027 TO252	argus.lv: IRLR2905	gab.	10
50.	STMICROELECTRONICS - 74V1T00STR - IC, LOGIC, 74V1T, NAND, SOT23-5	Farnell: 1697251	gab.	50
51.	STMICROELECTRONICS - 74V1T04STR - IC, LOGIC, 74V1T, INVERTER, SOT23-	Farnell: 1697253	gab.	50

EDI 2012/1_ERA_F_SF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

	5			
52.	STMICROELECTRONICS - 74V1G05STR - IC, LOGIC, 74V1G, INVERTER, SOT23-5	Farnell: 1697241	gab.	100
53.	STMICROELECTRONICS - 74V1T07STR - IC, LOGIC, 74V1T, BUFFER, SOT23-5	Farnell: 1697254	gab.	50
54.	STMICROELECTRONICS - 74V1T126STR - IC, LOGIC, 74V1T, BUFFER, SOT23-5	Farnell: 1697258	gab.	50
55.	ANALOG DEVICES - ADR440ARZ - IC, SM, VOLT REF, XFET, LDO	Farnell: 1274162	gab.	5
56.	ANALOG DEVICES - ADR444BRZ - IC, SM, VOLT REF, XFET, LDO	Farnell: 1274151	gab.	5
57.	ANALOG DEVICES - ADR441BRZ - IC, SM, VOLT REF, XFET, LDO	Farnell: 1274158	gab.	5
58.	ANALOG DEVICES - ADR445BRZ - IC, SM, VOLT REF, XFET, LDO	Farnell: 1274148	gab.	5
59.	ANALOG DEVICES - AD5444YRMZ - IC, 12BIT DAC, SERIAL, SMD, MSOP10	Farnell: 1438905	gab.	5
60.	ANALOG DEVICES - AD5445YRUZ - 12BIT DAC PARALLEL I/F, SMD, 5445	Farnell: 1581923	gab.	5
61.	ANALOG DEVICES - AD5543BRZ - IC, 16BIT DAC, SMD, SOIC8, 5543	Farnell: 1438376	gab.	5
62.	ANALOG DEVICES - AD5320BRTZ-500RL7. - 12BIT DAC, 140UA, 2.7~5.5V, SOT23-6	Farnell: 1651246	gab.	10
63.	ANALOG DEVICES - AD5324BRMZ - 12BIT DAC QUAD, SMD, 5324, MSOP10	Farnell: 9425942	gab.	5
64.	ANALOG DEVICES - AD5328BRUZ - IC, 12BIT DAC, 8 CHANNEL, 16TSSOP	Farnell: 1661046	gab.	5

34.LOTE

Analogās komponentes, palīgriki ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

65.	Rezistors, 200Ohm, 0805, VISHAY DRALORIC - CRCW0805200RFKEA - RESISTOR, 0805, 200R , 1%	Farnell: 1469895	gab.	200
66.	Rezistors, 200Ohm, 0603, VISHAY DRALORIC - CRCW0603200RFKEA - RESISTOR, 0603, 200R , 1%	Farnell:1469777	gab.	200
67.	RESISTOR, 0402 0.063W 1% 43K	Farnell: 1458795	gab.	100
68.	Rezistors VISHAY DRALORIC - CRCW060310K0FKEA, 0603, 10KR ,	Farnell: 1469748	gab.	100

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

	1%.0.1W			
69.	L805W - KIT WIREWOUND RF INDUCTOR, 0805	Farnell:1865818	gab.	1
70.	DURATOOL - D00292 - SCREWDRIVER, PRECISION, 15PC	Farnell: 1447570	gab.	2
71.	XCELITE - XHT434 - TWEEZER, SHARP POINTED	Farnell: 441156	gab.	2
72.	PRO POWER - PPC120 - PROPOWER FLUX REMOVER 400ML AEROSOL	Farnell: 1736213	gab.	4
73.	ELECTROLUBE - SMF12P - FLUX PEN, 12ML	Farnell: 891186	gab.	5
74.	CHIP QUIK - SMD291NL - FLUX, REWORK, NO-CLEAN, PB-FREE,10CC	Farnell: 1850220	gab.	5
75.	SOLDER WIRE SAC305 0.35MM RT15 100G	Farnell: 1689798	gab.	5
76.	XCELITE - XHT678 - TWEEZER, CURVED	Farnell: 441181	gab.	5
77.	MULTICOMP - OVS-0603 - LED 0603 SUPER BRIGHT BLUE	Farnell: 1716770	gab.	500
78.	DIALIGHT - 598-8070107F - LED, 0603, GREEN, 20MCD, 570NM	Farnell: 1850737	gab.	500
79.	DIALIGHT - 598-8010107F - LED, 0603, RED, 40MCD, 635NM	Farnell: 1850735	gab.	500
80.	DIALIGHT - 598-8040107F - LED, 0603, YELLOW, 130MCD, 595NM	Farnell: 1850736	gab.	500
81.	STMICROELECTRONICS - TS555IN - IC, TIMER, SINGLE, 2.7MHZ, 16V, 8-DIP	Farnell:1311880	gab.	10
82.	FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - BC547CTA - TRANSISTOR, NPN	Farnell:1504819	gab.	100
83.	BC557C, SI-P 50V 0.2A 0.5W	Argus:BC547C	gab.	50

35.LOTE

Elektronisko komponentu komplekti ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

84.	Aluminium electrolytic capacitor assortment 16 values/270 pieces (1 flap FL16/20), CCC-14	Elfa: 67-022-15	gab.	2
-----	---	-----------------	------	---

36.LOTE

Baterijas ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

85.	VARTA - 6216101501 - CELL, LITHIUM, COIN, 3V, 1216	Farnell: 863877	gab.	10
-----	--	-----------------	------	----

EDI 2012/1_ERAF_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla intelīģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

86.	GP BATTERIES - GP15R8HBE-2EC1 - BATTERY, NIMH, RECYKO+, 9V	Farnell: 1781100	gab.	5
87.	GP BATTERIES - GP1604AU-C1 - BATTERY, ULTRA ALKALINE 9V 1PK	Farnell: 1779016	gab.	10
88.	VARTA - V4006 - BATTERY, INDUSTRIAL, AA, MIGNON	Farnell: 3041761	gab.	10
89	VARTA - V4003 - BATTERY, INDUSTRIAL, AAA, MICRO	Farnell: 3041750	gab.	10

37.LOTE

Elektronisko oscilatoru komponentes ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

90.	TXC - 7C-24.000MBB-T - OSC, 24.000MHZ, 3.3V, SMD, 5.0X3.2	Farnell: 1842027	gab.	10
91.	TXC - 7C-50.000MBB-T - OSC, 50.000MHZ, 3.3V, SMD, 5.0X3.2	Farnell: 1842050	gab.	10
92.	RALTRON - R26-32.768- 12.5 - CRYSTAL FREQUENCY, 32.768KHZ	Farnell: 1652573	gab.	50
93.	TXC - 9B-16.000MEEJ-B - XTAL, 16.000MHZ, 18PF, HC-49S	Farnell: 1842217	gab.	30

38.LOTE

Maketēšanas komponentes ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

94.	MULTICOMP - MC9A12-1434 - HEADER, STRAIGHT, 14WAY, 2.54MM	Farnell: 1099256	gab.	25
95.	MULTICOMP - MC9A12-1034 - HEADER, STRAIGHT, 10WAY, 2.54MM	Farnell: 1099254	gab.	25
96.	MOLEX - 90635-1142 - SOCKET, IDC, 14WAY	Farnell: 9733183	gab.	25
97.	MOLEX - 90635-1102 - SOCKET, IDC, 10WAY	Farnell: 9733175	gab.	25
98.	MOLEX - 503182-0853 - SOCKET, MICROSD, PUSH-PUSH, 1.45MM	Farnell: 2064061	gab.	50
99.	MINI USB TYPE B CONNECTOR, RCPT 5POS SMD	Farnell: 1626766	gab.	80
100.	MICRO USB B, RECEPTACLE, 5POS	Farnell: 2008483	gab.	40
101.	TE CONNECTIVITY / AMP - 1-1241150-0 - HEADER, SMT, 10WAY	Farnell: 9689532	gab.	50
102.	TE CONNECTIVITY / AMP - 2-826629-0 - HEADER, 1 ROW, STRAIGHT, 20WAY	Farnell: 1580047	gab.	80
103.	SAMTEC - SSA-132-S-G - RECEPTACLE, 2.54MM, PCB, 32WAY	Farnell: 1668239	gab.	100

EDI 2012/1_ERA_F_SF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

104.	305m Y/CAT5E SFTP, Datorkabelis SFTP Cat5e balts 305m LAN ethernet cable	Semikom: Y/CAT5E SFTP/YT	gab.	2
105.	STEWART CONNECTOR - SS-39100-008 - PLUG, UTP, CAT6, 8WAY	Farnell: 1572183	gab.	50
106	KNITTER-SWITCH - MMP 221 - SLIDE SWITCH, MICRO MINIATURE	Farnell: 1218896	gab.	25
107.	C & K COMPONENTS - OS102011MA1QN1 - SLIDE SWITCH, SPDT	Farnell: 1201431	gab.	25
108.	TE CONNECTIVITY / ALCOSWITCH - FSM6JSMA - SWITCH, TACTILE, SPNO, SMD	Farnell: 1555991	gab.	50
109.	TE CONNECTIVITY - FSM101 - SWITCH, PUSH BUTTON	Farnell: 1813631	gab.	50
110.	MULTICOMP - MC9A12-1434 - HEADER, STRAIGHT, 14WAY, 2.54MM	Farnell: 1099256	gab.	25

39.LOTE

Kabeļi un atmiņas moduļi sensoru tīkliem ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

111.	Kabelis USB 2.0/Micro 1.8m	Semicom:GMB05122	gab.	10
112.	LUMBERG - 2480 02 - CABLE, USB, A TO MINI B, 2M,BLACK	Farnell:1308879	gab.	10
113	Adapteris USB - Parallel 0,8m	MA-1.lv:41301	gab.	1
114.	Atmiņas karte micro SD 2Gb Sandisk	Semicom:SD05042	gab.	50
115.	32GB SDHC CLASS 10 FLASH CARD	Tera.lv: 1TER184990	gab.	1
116.	16GB MICRO SDHC CARD CLASS 4	Tera.lv: G612615	gab.	1
117.	4GB MICROSDHC CLASS 4 MEMORY CARD + adapter	Tera.lv:G421861	gab.	3
118.	KEYSTONE - 3000 - BATTERY SMD RETAINER	Farnell: 1650692	gab.	10

40.LOTE

RF komponentes ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

119.	RF switch, UPG2214TB-A, 6-TSSOP, SC-88, SOT-363	Digi-Key: UPG2214TB-A-ND	gab.	25
120	RESONATOR, 433.92MHz	Farnell:7455437	gab.	3
121.	ANTENNA, 12 X 4, 433MHZ	Farnell:1282674	gab.	5
122.	YAGEO (PHYCOMP) - CAN4313121200431B - ANTENNA, 433MHZ	Farnell:3928056	gab.	2
123.	NXP - BFR93A,215 - RF WIDEBAND	Farnell: 1825995	gab.	50

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla intelīģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

	TRANSISTOR, NPN, 12V, 6GHZ, 3-SOT-23			
124.	NXP - BFT93,215 - RF WIDEBAND TRANSISTOR, PNP, -12V, 5GHZ, 3-SOT-23	Farnell: 1826003	gab.	50
125.	INFINEON - BFP420 - RF TRANSISTOR, NPN, SOT-343	Farnell: 1056519	gab.	50
126.	AVAGO TECHNOLOGIES - AT-41511-BLKG - RF TRANSISTOR, NPN, SOT-143	Farnell: 1792036	gab.	25
127.	AVAGO TECHNOLOGIES - ATF-34143-TR1G - MOSFET, RF, SOT-343	Farnell: 1056820	gab.	5
128.	HRS (HIROSE) - U.FL-R-SMT-1(10) - RECEPTACLE, SMT, U.FL, 50OHM	Farnell: 1688077RL	gab.	10
129.	LPRS - ANT-900MR - ANTENNA, WHIP, R/A, 800-900MHZ	Farnell: 1338627	gab.	10
130.	500 MHz - 2500 MHz RF TRANSFORMER, TCM4-25	Questcomp.com:TCM4-25	gab.	50
131.	10 MHz - 1900 MHz RF TRANSFORMER	Questcomp.com:TCM4-19	gab.	50
132.	BFP 420F, TRANSISTOR RF NPN 4.5V TSFP-4	Digikey:BFP420FE6327INCT-ND	gab.	40
133.	NXP - BFG540W/X - TRANSISTOR, NPN, 9GHZ, SOT-343	Farnell: 1349659	gab.	25
134.	NXP - BFG520,215 - RF WIDEBAND TRANSISTOR, NPN, 15V, 9GHZ, 4-SOT-143R	Farnell: 1868680	gab.	25

41.LOTE

RF palīgmateriāli ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

135.	19-55V-3-TGG - PLUG, SMA, SOLDER, RG405/U	Farnell: 1169620	gab.	10
136.	19-70-1-TGG - JACK SMA, END LAUNCH	Farnell: 1342652	gab.	25
137.	19-55W-3-TGG - PLUG, SMA, SOLDER, RG402/U	Farnell: 1169619	gab.	10
138.	19-01L-2-TGG - PLUG, SMA, STRAIGHT, CLAMP, RG174	Farnell: 1169618	gab.	10
139.	SPC20113 - RF/COAXIAL, SMA JACK, STR, 50OHM, SOLDER	Farnell: 1199875	gab.	10
140.	19-01F-3-TGG - PLUG, SMA, STRAIGHT, CLAMP, RG58	Farnell: 1169617	gab.	10

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla intelīģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

141.	5-1634523-1 - SOCKET, BNC, BULKHEAD, 50R	Farnell: 1020951	gab.	20
142.	5-1634534-1 - ADAPTOR, BNC JACK-JACK, 50R	Farnell: 1020975	gab.	5
143.	5-1814832-1 - SOCKET, SMA, STRAIGHT PCB,50OHM	Farnell: 1248990	gab.	30
144.	5-1814400-1 - SOCKET, SMA, RIGHT ANGLE, 50OHM	Farnell: 1248989	gab.	10
145.	132360 - RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50OHM	Farnell: 1583458	gab.	5
146.	MULTICOMP - 19-70-TGG - JACK SMA, END LAUNCH	Farnell: 1342651	gab.	10
147.	MULTICOMP - 19-17-2-TGG - JACK SMA, 2 HOLE	Farnell: 1169629	gab.	10
148.	TE CONNECTIVITY / GREENPAR - 1-1337481-0 - JACK SMB, ELBOW	Farnell: 1212895	gab.	10
149.	RADIALL - R114426000 - JACK SMB, PCB, STRAIGHT	Farnell: 4194512	gab.	10
150.	TE CONNECTIVITY / GREENPAR - 1-1337475-0 - PLUG, SMB, JACK, STRAIGHT	Farnell: 1212896	gab.	10
151.	TE CONNECTIVITY / GREENPAR - 1-1478008-0 - PLUG, SMB, ELBOW	Farnell: 1056382	gab.	10

42.LOTE

Prototipēšanas moduļi un komponentes ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

152.	WELLER - 52241999 - REPLACEMENT SPONGE, PK5	Farnell: 800636	gab.	1
153.	CIRCUITWORKS - CW2200MTP - CONDUCTIVE PEN, MICRO	Farnell:604021	gab.	1
154.	40 BLUE PnP SHEETS	technics.com: PNPB40	gab.	2
155.	1x Soldering tip Chisel shaped, RT 3 T0054460399	Elfa.lv: T0054460399	gab.	1
156.	Pītā izlodēšanas lentīte 0.8mm x 3m CHEM-WIK_M1	argus.lv: CHEM-WIK_M1	gab.	1
157.	Fluss AMTECH 35g (nav jātīra) NC-559-TF	argus.lv: NC-559-TF	gab.	1
158.	48-200-98 Butt connector 0.2...0.5 mm ² PU=10p	Elfa.lv: 48-200-98	gab.	1
159.	48-299-74 Butt connector 0.5...1.5 mm ² PU=10p	Elfa.lv: 48-299-74	gab.	1
160.	48-299-82 Butt connector 1.25...2.5 mm ²	Elfa.lv: 48-299-82	gab.	1

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla intelīģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

	PU=10p.			
161.	48-299-90 Butt connector 3...6 mm ² PU=10p	Elfa.lv: 48-299-90	gab.	1
162.	IMO PRECISION CONTROLS - 20.501M/2 - TERMINAL BLOCK, PCB, 2WAY	Farnell:9632972	gab.	50
163.	IMO PRECISION CONTROLS - 20.501M/3 - TERMINAL BLOCK, PCB, 3WAY	Farnell:9632980	gab.	50
164.	Solder paste in syringe RMA-223-AS	http://www.amtechinc.com: RMA-223-AS	gab.	3
165.	DC ligzda 5.5/2.5mm lodējama plāksnē	argus.lv:PC55.25.LLOPL	gab.	20
166.	DC spraudnis 5.5/2.5mm vadam	argus.lv:PC55.25.SPR	gab.	10

43.LOTE

Sensortīkla komponentes un programmatore ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

167.	TEXAS INSTRUMENTS - MSP- EXP430FR5739 - BOARD, EXPERIMENTER, MSP430FR57XX	Farnell: 1893308	gab.	2
168.	TEXAS INSTRUMENTS - MSP- EXP430G2 - KIT, DEV, MSP430, LAUNCHPAD	Farnell: 1853793	gab.	5
169.	STMICROELECTRONICS - STM32L- DISCOVERY - BOARD, EVAL, STM32L-DISCOVERY	Farnell: 1876987	gab.	2
170.	STMICROELECTRONICS - STM32F4DISCOVERY - BOARD, EVAL, STM32F4-DISCOVERY	Farnell: 2009276	gab.	4
171.	TEXAS INSTRUMENTS - EKS- LM3S9B92 - KIT, EVAL, LM3S9B92,W/ CODE COMPOSER	Farnell: 1812214	gab.	2
172.	NXP - OM11048 - KIT, DEV, LPCXPRESSO, LPC1343	Farnell: 1777673	gab.	1
173.	LPC-P1343	Coolcomponents.co.uk: 000857	gab.	3
174.	Programmators OLIMEX - ARM-USB- OCD - DEBUGGER, ARM JTAG, OPEN SOURCE	Farnell: 1701506	gab.	1
175.	Programmators TEXAS INSTRUMENTS - MSP-FET430UIF - DEBUGGING KIT, USB INTERFACE	Farnell: 1172235	gab.	1

44.LOTE

EDI 2012/1_ERAF_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

Mikrokontrolieri ESF projektam Nr.2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/020

176.	Mikrokontrolieris MSP430F5529IPN	Farnell:1866822	gab.	3
177.	Mikrokontrolieris TEXAS INSTRUMENTS - MSP430F5528IRGCT - MCU, 16BIT, 128K FLASH, 64VQFN	Farnell: 1866820	gab.	5
178.	Mikrokontrolieris TEXAS INSTRUMENTS - MSP430F2618TPM - IC, MCU, 16BIT, 116K FLASH, 64LQFP	Farnell: 1649455	gab.	5
179.	Mikrokontrolieris ST ARM-M4,1024 FLASH,168 Mhz,192kB SRAM, STM32F407VG	Mouser: 511- STM32F407VGT6	gab.	5
180.	Mikrokontrolieris TI ARM CORTEX-M3 MCU,LQFP-100, LM3S9D92	Mouser: 595-LM3S9D92- IQC80A2	gab.	5
181.	Mikrokontrolieris TEXAS INSTRUMENTS - MSP430FR5739IRHAT - IC, MCU, 16 BIT, MSP430, 40VQFN	Farnell: 2064094	gab.	10
182.	Mikrokontrolieris TEXAS INSTRUMENTS - MSP430F2618TPM - IC, MCU, 16BIT, 116K FLASH, 64LQFP	Farnell: 1649455	gab.	3
183.	Mikrokontrolieris TEXAS INSTRUMENTS - MSP430F5525IPN - MCU, 16BIT, 64K FLASH, 80LQFP	Farnell: 1866816	gab.	5

* Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, bet tām pilnībā jāatbilst piemērā norādītajā katalogā pieejamajām specifikācijām. Ja kataloga numuram atbilstošā prece nesakrīt ar šīs pašas preces aprakstu tehniskajā specifikācijā, tad par svarīgāku referenci tiek uzskatīts kataloga numurs.

III nodaļa

Informācija par līgumu

A. Līguma projekts

Līguma Nr. _____

Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums ERAF/ ESF projektiem

EDI_ 2012/1_ ERAF_ ESF

Rīgā

2012. gada ____.

Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, juridiskā adrese Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006, tās direktora Modra Greitāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu (apstiprināts ar Zinātniskās padomes 26.07.2007. lēmumu Nr.3-1-07), turpmāk– Pasūtītājs, no vienas puses, un

_____juridiskā adrese_____, tās pilnvarotās personas (amats, vārds, uzvārds) personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (pilnvarojums), turpmāk –Izpildītājs, no otras puses, un abi kopā saukti – Puses, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz paziņojumu par plānoto līgumu EDI 2012/1_ ERAF_ ESF iesniegto Izpildītāja piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un Līguma summa

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītājam elektroniskās komponentes, blokus un moduļus sistēmas (turpmāk– Prece) ERAF/ESF projektam

(projekta nosaukums, vienošanās Nr.)

atbilstoši šā Līguma pielikumā norādītajai Preču specifikācijai (Līguma 1.pielikums), kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1.2. Līguma summa ir LVL _____ (_____), tai skaitā PVN 22% ir LVL _____ (_____).

1. Līguma izpildes kārtība

2.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preces nodošanu saskaņā ar šajā Līgumā norādītajiem termiņiem līdz 2012. gada ____.

2.2. Preces nodošanas vieta ir Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, Elektronikas un datorzinātņu institūts.

2.3. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Izpildītājs nodod Pasūtītājam Preces tehnisko dokumentāciju latviešu valodā un Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja parakstītu Preces nodošanas – pieņemšanas aktu.

2.4. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Pasūtītājam Preci un Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces nodošanas – pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

2.5. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā Preci nav nodevis, nodevis nekvalitatīvu vai neatbilstošu preču specifikācijā noteiktajām prasībām, tiek sastādīts Preces defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Izpildītājs novērš Preces trūkumus 5 (piecu) dienu laikā uz sava rēķina.

2.6. Preces defektu aktu paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji, un Preces defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.7. Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc Preces defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

2.8. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

3. Kvalitāte un garantija

3.8. Izpildītājs garantē, ka nodotā Prece būs kvalitatīva un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

3.9. Izpildītājs nosaka nodotajām Precēm garantiju saskaņā ar ražotāju standartu.

3.10. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

4. Norēķinu kārtība

4.8. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un preču pavadzīmju – rēķina saņemšanas.

4.2. Visos apmaksas dokumentos (preču pavadzīme – rēķins, preces nodošanas - pieņemšanas akts) norāda attiecīgā projekta vienotības Nr. _____.

5. Pušu saistības, tiesības un atbildība

5.8. Izpildītājs apņemas nodot Preces, kas atbilstošas Līguma 1.pielikumā noteiktajai Preču specifikācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.9. Izpildītājs apņemas neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi.

5.10. Pasūtītājs uzņemas veikt samaksu Līguma 4.sadaļā noteiktajā kārtībā.

5.11. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja nodotās Preces pieņemšanu.

5.12. Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

5.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu un apstākļiem, kas kavē Līguma izpildi.

5.7. Pasūtītājam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.

5.8. Puses apņemas savlaicīgi – 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma izpildi kavējošu apstākļu iestāšanās, rakstiski informēt viena otru par jebkādam grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces nodošanu un Līguma izpildi.

5.9. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tā

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

izpilde tiek pagarināta par pirmās Puses nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta otra Puse. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.

5.10. Ar šo Līgumu Puse apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkāda veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

5.11. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem un ka viņa rīcībā atrodas nepieciešamie darbinieku un materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu Preču nodošanu.

5.12. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas iesaistītas Līguma izpildē, pirms darba uzsākšanas tiks informētas par konfidencialitāti informācijai, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam vai arī tā atklājas Līguma izpildes laikā.

5.13. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās vainas dēļ.

6. Līgumslēdzēju atbildība, risks

6.1. Ja Izpildītājs nenodod Preci šajā līgumā norādītajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,5% apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 3% no noslēgtā Līguma summas.

6.2. Līguma 6.1. punktā paredzētās sankcijas neatbrīvo Izpildītāju no līgumsaistību izpildes.

6.3. Ja nokavējuma nauda sasniedz 3% no noslēgtā līguma summas vai Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no izpildes termiņa nav piegādājis Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam. Šādā gadījumā Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā ir jāsamaksā Pasūtītājam nokavējuma nauda 3% apmērā no noslēgtā Līguma summas.

6.4. Izpildītāja risks par Preces nozaudēšanu vai bojāšanos tiek nodots brīdī, kad Pasūtītājs Preci pārņem savā valdījumā un paraksta piegādes pavadzīmi.

7. Konfidencialitāte

7.8. Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par Pasūtītāja darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šā Līguma izpildi, tiek uzskatīta par konfidencialu.

7.9. Izpildītājam nav tiesību izpaust informāciju, kas šā darba izpildes laikā gūta no Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Izpildītājam ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.

7.10. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidencialo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apmērā.

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

7.11. Pasūtītāja informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos:

7.11.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm;

7.11.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.

7.12. Līguma 7. sadaļas noteikumi ir spēkā uz neierobežotu laiku.

8. Nepārvarama vara

8.8. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri u.c., kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

8.9. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puse, kuru ietekmējis nepārvaramas varas notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

8.10. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

8.11. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 6 mēnešiem, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.

9. Līguma darbības termiņš

9.8. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, un darbojas līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

10. Līguma grozīšana un pārtraukšana

10.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līguma summas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas stāties spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam un tās parakstīs abas līgumslēdzējas puses. Ja normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina Līgumā noteikto regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās pie Līguma parakstīšanas. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs piegādā Preci, kas neatbilst Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

10.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji mainīt nododamo Preču apjomu līdz 20% no

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

pasūtījuma apjoma kopīgās vērtības, tai skaitā atteikties no atsevišķu lotu iepirkšanas vai samazināt apjomu atsevišķām lotu pozīcijām, nemainot vienības cenu, atkarībā no Pasūtītājam pieejamajiem finanšu resursiem Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkumam attiecīgā projekta vajadzībām.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība

11.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līguma izpildi vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā un piemēro strīdu risināšanā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

11.2. Gadījumā, ja Puses neatrisinās strīdus pārrunu ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu risināt strīdu pārrunu ceļā, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

12. Citi noteikumi

12.1. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

12.2. Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu spēkā esamību.

12.3. Puses apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot otram Pusei par rekvizītu un kontaktpersonu maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti

12.4. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šā Līguma izpildes laikā – vārds, uzvārds, tālruna Nr.

12.5. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis šā Līguma izpildes laikā – vārds, uzvārds, tālruna Nr.

12.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ____ (____) lapām ar Pielikumu Nr.1. uz ____ (____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs pie Izpildītāja.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs
Projektam Nr. _____
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006

Reģ.Nr.90002135242
PVN maks.reģ.Nr.LV90002135242
Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006

Izpildītājs

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

Banka: Valsts kase

Banka: Valsts kase

Konts: LV67TREL9154993000000

Kods: TREL LV22

Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors

/M.Greitāns/

[paraksts, paraksta atšifrējums]

Z.V.

Z.V.

B. Līguma projekta 1.pielikums „Preču specifikācijas”

1. pielikums
līgumam Nr. _____,

Preču specifikācijas

Nr.	Preces nosaukums	Preces vienība	Preces vienības cena LVL	Preces vienību skaits	Summa LVL
Kopējā preču cena bez PVN					
PVN 22%					
Kopējā preču cena ar PVN 22%					

Pasūtītājs:

Elektronikas un datorzinātņu institūts,
Direktors

Izpildītājs:

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

/M.Greitāns/

/paraksts, paraksta atšifrējums/

C. Nodošanas – pieņemšanas akts

Rīgā

2012.gada ____.

Nodošanas – pieņemšanas akts Nr. _____

Šis akts sastādīts par to, ka Izpildītājs (izpildītāja nosaukums, reģ. Nr. _____), tā pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds) nodod un Elektronikas un datorzinātņu institūts (Reģ.Nr.90002135242), tā direktora Modra Greitāna personā pieņem materiālās vērtības saskaņā ar 2012.gada ____ noslēgto iepirkuma līgumu Nr. _____

Nr.	Preces nosaukums	Preces vienība	Preces vienības cena LVL	Preces vienību skaits	Summa LVL
Kopējā preču cena bez PVN					
PVN 22%					
Kopējā preču cena ar PVN 22%					

Līgumā paredzētais ir veikts pilnā apjomā par summu XXXX LVL (XXXX lati XX santīmi) un PVN 22% XXXX LVL (XXXX lati XX santīmi), kas kopā sastāda XXXX LVL (XXXX lati XX santīmi).

Pieņēma:
Elektronikas un datorzinātņu institūts,
Direktors

Nodeva:

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

...../M.Greitāns/

/paraksts, paraksta atšifrējums/

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

IV nodaļa

Veidlapu formas piedāvājumu sagatavošanai

1. Pieteikuma dalībai konkursā forma (1.forma)

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

Pretendenta nosaukums: _____

Personas kods/Juridiskas personas rekvizīti

Deklarētā dzīvesvieta/ Juridiskā adrese _____

Faktiskās atrašanās vietas adrese _____

Tālruna (faksa) numuri _____ / _____ /

Apliecinājums

Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020”.

2. Apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

3. Apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, bet gadījumā, ja tiekam atzīti par uzvarētāju – līdz attiecīgo piegāžu līgumu noslēgšanai par attiecīgo loti.

4. Apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi:

4.1. pretendents un persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzītas par vainīgām

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

4.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

4.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4.4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

4.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus

5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

Pretendents:

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

/sastādīšanas vieta/ 2012.gada ____./_____. /datums/

2. Tehniskā piedāvājuma forma (2.forma)

Tehniskais piedāvājums

Iesniedzam tehnisko piedāvājumu par sekojošām iepirkuma lotēm:

<Nr.Lote>

Nr.p.k.	Apraksts	Ja iespējams, atsauce uz katalogu	Vienība (gab)	Vienību skaists
---------	----------	--------------------------------------	------------------	--------------------

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

		vai saiti no tīmekļa lapas		
1				
2				

N.B. Piedāvājumi par lotēm sakārtojami atsevišķās tabulās numuru pieauguma secībā.

Pretendents:

/vārds, uzvārds/

/amats/

/paraksts, paraksta atšifrējums/

/sastādīšanas vieta/

2012.gada ____.

/datums/

3. Finanšu piedāvājuma forma (3.forma)

Finanšu piedāvājums

Iesniedzam finanšu piedāvājumu par sekojošām iepirkuma lotēm:

<Nr.Lote>

Nr.	Preces nosaukums	Preces vienība	Preces vienības cena LVL	Preces vienību skaits	Summa LVL
Kopējā preču cena bez PVN					
PVN 22%					
Kopējā preču cena ar PVN 22%					

N.B. Piedāvājumi par lotēm sakārtojami atsevišķās tabulās numuru pieauguma secībā.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

EDI 2012/1_ERAf_ESF; Atklāta konkursa „Elektronisko komponentu, bloku un moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem ”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084), „Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086), „Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098) un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs” (vienošanās 2009/0219/1DP/1.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/020” nolikums

Pretendents:

_____	_____	_____
/vārds, uzvārds/	/amats/	/paraksts, paraksta atšifrējums/
_____ 2012.gada ____.		
/sastādīšanas vieta/	/datums/	

Pretendents:

_____	_____	_____
/vārds, uzvārds/	/amats/	/paraksts, paraksta atšifrējums/
_____ 2012.gada ____.		
/sastādīšanas vieta/	/datums/	

I.Ķīse 67558206